

# 7月27日(火)開講式 モノ研でスキルアップ!

参加企業  
募集!

- ・主催 東大阪市モノづくり開発研究会  
東大阪市立産業技術支援センター(産技C)
- ・後援 (地独)大阪産業技術研究所  
(公財)東大阪市産業創造勤労者支援機構  
東大阪商工会議所

## 研究会の趣旨

基盤技術の強化・新技術開発を人材育成面から取り組むため、「東大阪市モノづくり開発研究会」を、平成13年度から実施しています。今年度は、「機械材料初級コース」、「金属中堅人材育成コース」の材料に関わる2コースの研究会を開設し、実習(実演)と座学を組み合わせた講義に加えて、生産管理の基礎等のモノづくり関わる基本事項の特別講義など実践的なプログラムとなっていますので、生産技術の基礎固めから研究開発や製品トラブルの原因調査にお役立てください。

**開催方法:** 開校式・修了式・特別講演(3回)は、ZOOMを使ってオンラインで行いますが、各コースの講義と実習は東大阪市立産業技術支援センター内で実施しますので、ご注意ください。

(別紙『プログラム』参照)

## 研究会(講義と実習)の概要

＜機械材料初級コース：合計10名まで＞

Aコース(10:10~15:00)5名まで、 Bコース(13:00~17:10)5名まで

機械材料を取り扱う仕事を始めて間もない方を対象に、機械材料の特性やその用語に馴染んで頂くことを目的としています。金属全般に加えてプラスチック、セラミックスなど、モノづくりに必要な機械材料の基礎知識について市販の書籍を講義資料として用い、実習と講義を行います。

＜金属中堅人材育成コース：定員10名＞ (13:00~17:40)

モノづくりに関わる中堅人材を目指す方々を対象に、金属材料に関する専門技術分野ごとに講師を招き、基礎から応用技術まで事例を交えて講義します。さらに技術開発や製品トラブルの原因調査などに役立つ金属の特性を調べる試験・分析技術について、東大阪市立産業技術支援センターにある試験・分析機器による講習と実習を行います。

## 募集の概要

- ・ 募集会員：主に東大阪市内の企業・事業所
- ・ 会費：1名につき、年間2万円(東大阪市外の企業・事業所：3万円)  
お支払いは、現金のみです。初回の実習・講義日に徴収させていただきます。
- 開催場所：東大阪市高井田中1-5-3 東大阪市立産業技術支援センター
- ・ 開催日時：コースごとの講義日程を東大阪市立産業技術支援センターのホームページで公開しています。
- ・ 申込方法：裏面の申込用紙ご記入の上、FAXでお申し込みください。
- ・ 締め切り：令和3年7月23日(金) (定員に達し次第締め切ります)
- ・ 参加申込み・お問合せ先：東大阪市立産業技術支援センター (URL <http://techsupport.jp/indexpc.php>)
- ・ TEL: 06-6785-3325 FAX: 06-6785-3363 E-mail: [sangi@techsupport.jp](mailto:sangi@techsupport.jp)

**※受講時の感染症予防対策にご理解とご協力をお願いします。感染症拡大予防のため、大幅なプログラム変更や実施方法の変更を行うことがありますので、予めご了解ください。**

# 令和3年度 東大阪市モノづくり開発研究会 参加申込み用紙

東大阪市立産業技術支援センター内  
「東大阪市モノづくり開発研究会」 宛  
**FAX:06-6785-3363**

令和3年 月 日

会社名：
住所：〒

ふりがな：	参加者名：	所属・役職（担当）：
TEL:	FAX:	E-mail:
参加希望コース（いずれかを○で囲む）	(機械材料初級 A)	(機械材料初級 B) (金属中堅人材育成)

ふりがな：	参加者名：	所属・役職（担当）：
TEL:	FAX:	E-mail:
参加希望コース（いずれかを○で囲む）	(機械材料初級 A)	(機械材料初級 B) (金属中堅人材育成)

※会費：1名につき、年間2万円（東大阪市外の企業は3万円）

お支払いは、現金のみです。初回の実習・講義日に徴収させていただきます。

・お申込受付後、受講が決定した方には「受講決定通知書」をFAXにて送信します。

なお、最終的に申込者が少ない場合は中止することがあります。



## 研究会開催場所：

東大阪市立産業技術支援センター  
東大阪市高井田中1-5-3

★お車での来場はご遠慮ください。

TEL : 06-6785-3325

FAX : 06-6785-3363

E-mail : sangi@techsupport.jp

ホームページ

<http://techsupport.jp/indexpc.php>